```
Page 1 / 1
                 Dialog, emt
?S PN=JP 11329668
               1 PN=JP 11329668
     S11
?T S11/5
 11/5/1
DIALOG(R) File 352 Derwent WPI
(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.
012892063
             **Image available**
WPI Acc No: 2000-063898/200006
XRAM Acc No: COO-017937
XRPX Acc No: NO0-050069
  Spark plug with iridium alloy contacts and associated nickel alloy
  electrode sections
Patent Assignee: DENSO CORP (NPDE ): NIPPONDENSO CO LTD (NPDE )
Inventor: HORI T: KANAO K
Number of Countries: 002 Number of Patents: 003
Patent Family
Patent No
              Kind
                     Date
                              Applicat No
                                              Kind
                                                     Date
                                                               Week
DE 19922925
               A1 19991125 DE 1022925
                                                   19990519
                                                             200006
                                              Α
                              JP 98138846
JP 11329668
                    19991130
                                                   19980520
                                                             200007
               Α
                                               Α
JP 2000277231 A
                    20001006 JP 200010149
                                                   20000114
                                                             200056
                                               Α
Priority Applications (No Type Date): JP 999665 A 19990118; JP 98138846 A
  19980520
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                         Main IPC
                                      Filing Notes
DE 19922925 A1
                    18 H01T-013/20
JP 11329668
                     8 H01T-013/39
JP 2000277231 A
                      8 H01T-013/20
Abstract (Basic): DE 19922925 A1
        NOVELTY - A spark plug has stress reduction layers (61, 62) with
    intermediate expansion coefficient and low elasticity modulus values compared with those of its iridium alloy contacts (51, 52) and
    associated nickel alloy electrode sections (3a, 4a).
        DETAILED DESCRIPTION - A spark plug has a stress reduction layer
     (61, 62) between each iridium alloy contact tip (51, 52) and the
    associated nickel alloy tip attachment section (3a. 4a) of the earth or
    center electrode. The novelty is that: (a) the stress reduction layer
    has a linear expansion coefficient between those of the Ir alloy and
    the Ni alloy and an elasticity modulus smaller than those of the Ir
    alloy and the Ni alloy: (b) the stress reduction layer has a linear
    expansion coefficient between those of the Ir alloy and the Ni alloy
    and the resistance welded joint interface between the tip and its
    associated stress reduction layer is in the form of a curved surface:
    or (c) each tip comprises several discs, each of which is resistance
    welded to the associated stress reduction layer. An INDEPENDENT CLAIM
     is also included for processes for producing the above spark plugs
    having curved resistance welded joint interfaces between the tips and
     the associated stress reduction layers. Preferred Features: Each stress
     reduction layer consists of a Pt-Ir-Ni alloy layer of composition 65-89
    wt.% Pt. 10-30 wt.% Ir and 1-5 wt.% Ni or consists of a tip-side Pt-Ir
    alloy layer and an attachment section-side Pt-Ni alloy layer.
         USE - As a spark plug for an i. c. engine.
         ADVANTAGE - The stress reduction layers absorb thermal stresses for
     increasing the bonding strength of the resistance welded contact tips
     to prevent tip detachment or joint cracking and the curved joint
     interface provides uniform distribution of thermal stresses over the
     entire interface to reduce the risk of tip detachment.
         DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a cross-sectional
     view of the electrodes of a spark plug according to the invention.
         Center electrode (3)
         Contact tip attachment sections (3a, 4a)
         Earth electrode (4)
Contact tips (51, 52)
         Stress reduction layers (61, 62)
pp: 18 DwgNo 2/18
Title Terms: SPARK: PLUG: IRIDIUM: ALLOY: CONTACT: ASSOCIATE: NICKEL: ALLOY
   : ELECTRODE: SECTION
Derwent Class: LO3: M26: X22
International Patent Class (Main): H01T-013/20: H01T-013/39
File Segment: CPI: EPI
```

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11329668 A

(43) Date of publication of application: 30 . 11 . 99

(51) Int. CI

H01T 13/39

(21) Application number: 10138846

(22) Date of filing: 20 . 05 . 98

98 (72)

DENSO CORP

(71) Applicant:(72) Inventor:

KANO KEIJI

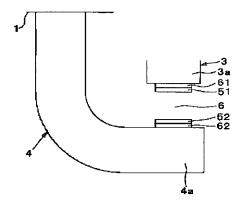
(54) SPARK PLUG

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve bonding property of a chip by optimizing a material for a buffer layer, in the case of a spark plug made up by resistance welding a chip made of an Ir alloy mainly composed of Ir to a center electrode and/or an earth electrode with a buffer layer between.

SOLUTION: Chips 51, 52 made of an Ir alloy mainly composed of Ir are resistance-welded to an end part 3a of a center electrode 3 made of an Ni-based alloy and to a confronting part 4a of an earth electrode 4, respectively, with buffer layers 61, 62 between. A component material of the buffer layers 61, 62 has a linear expansion coefficient at 900°C falling within a range between that of the Ir alloy and that of the Ni-based alloy, and a Young's modulus at 900°C smaller than those of the two alloys.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-329668

(43)公開日 平成11年(1999)11月30日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

H01T 13/39

FΙ

H01T 13/39

審査請求 未請求 請求項の数14 〇L (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平10-138846

(22)出願日

平成10年(1998) 5月20日

(71)出願人 000004260

株式会社デンソー

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

(72)発明者 金生 杏二

爱知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会

社デンソー内

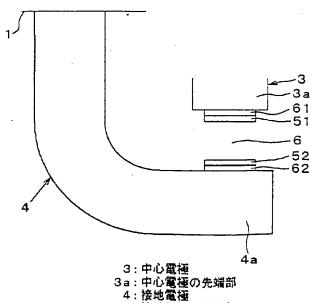
(74)代理人 弁理士 伊藤 洋二 (外1名)

(54) 【発明の名称】 スパークプラグ

(57)【要約】

【課題】 中心電極および/または接地電極に、緩和層を介して I r を主成分とする I r 合金よりなるチップを抵抗溶接してなるスパークプラグにおいて、緩和層の材料を最適化して、チップの接合性を向上させる。

【解決手段】 Ni基合金よりなる中心電極3の先端部3 a 及び接地電極4の対向部4 a には、それぞれ、I r を主成分とするI r 合金よりなるチップ51、52が、層状の緩和層61、62を介して抵抗溶接されている。緩和層61、62の構成材料は、900℃における線膨張係数がI r 合金とNi基合金との間の範囲にあり、且つ900℃におけるヤング率がこれら両合金よりも小さいものとしている。



4a:接地電極の対向部

51, 52:チップ 61, 62:緩和層

【特許請求の範囲】

【請求項1】 中心電極(3)と、

前記中心電極(3)を絶縁保持する取付金具(1)と、前記取付金具(1)に固定され、前記中心電極(3)に放電ギャップを隔てて対向する接地電極(4)とを備え、

前記両電極(3、4)の対向部において、前記中心電極(3)および/または前記接地電極(4)に、Irを主成分とするIr合金よりなるチップ(51、52)が接合されているスパークプラグであって、

前記チップ (51、52) は、前記中心電極 (3) および/または前記接地電極 (4) の前記チップ (51、52) が接合されるチップ接合部 (3a、4a) 上に、層状の緩和層 (61、62) を介して設けられており、前記チップ接合部 (3a、4a) の構成母材はNi基合金であり、

前記緩和層(61、62)は、線膨張係数が前記 Ir合金と前記Ni基合金との間の範囲にあり、且つヤング率が前記 Ir合金及び前記Ni基合金よりも小さい材料から構成されていることを特徴とするスパークプラグ。

【請求項2】 前記チップ(51、52)は、[rが50wt%以上含有されているものであることを特徴とする請求項1に記載のスパークプラグ。

【請求項3】 前記チップ(51、52)は、Irが50wt%以上含有されており、Irに対してRh、Pt、Ru、PdおよびWのうち少なくとも1種が添加されているものであることを特徴とする請求項1に記載のスパークプラグ。

【請求項4】 前記緩和屬 (61、62)の構成材料は、900℃におけるヤング率が15×10⁴ MPa以 30下であることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1つに記載のスパークプラグ。

【請求項 5】 前記緩和層(6 1、6 2)の構成材料は、900℃におけるヤング率が 5×10^4 MP a 以上であることを特徴とする請求項4に記載のスパークプラグ。

【請求項6】 前記緩和層(61、62)の構成材料は、900℃における線膨張係数が 10×10^{-6} (/ \mathbb{C})~ 11×10^{-6} (/ \mathbb{C})であることを特徴とする請求項4または5に記載のスパークプラグ。

【請求項7】 前記緩和屬(61、62)の構成材料は、Ptを構成要素として含む合金であることを特徴とする請求項1ないし6のいずれか1つに記載のスパークブラグ。

【請求項8】 前記緩和層(61、62)の構成材料は、Pt-Ir-Ni合金であることを特徴とする請求項7に記載のスパークプラグ。

【請求項9】 前記Pt-[r-Ni合金は、Ptが6 5重量%~89重量%、[rが10重量%~30重量 %、Niが1重量%~5重量%の組成を有するものであ 50 2 ることを特徴とする請求項8に記載のスパークプラグ。 【請求項10】 前記緩和層 (61、62) の厚さ

(t)は、0.2mm以上であることを特徴とする請求項1ないし9のいずれか1つに記載のスパークプラグ。

【請求項11】 前記緩和層(61、62)の厚さ (t)は、0.6mm以下であることを特徴とする請求 項10に記載のスパークプラグ。

【請求項12】 前記緩和層(61、62)は、前記チップ(51、52)側に配設された第1緩和層(61 a、62 a)と、この第1緩和層(61 a、62 a)と前記チップ接合部(3 a、4 a)との間に配設され前記第1緩和層(61 a、62 a)及び前記Ni基合金の中間の線膨張係数を有する第2緩和層(61 b、62 b)との2層構造からなることを特徴とする請求項7に記載のスパークプラグ。

【請求項13】 前記第1緩和層(61a、62a)は Pt-Ir合金からなり、前記第2緩和層(61b、6 2b)はPt-Ni合金からなることを特徴とする請求 項12に記載のスパークプラグ。

5 【請求項14】 前記チップ(51、52)と前記緩和層(61、62)との溶接部分において、前記チップ(51、52)は前記緩和層(61、62)よりも外周が大きいことを特徴とする請求項1ないし13のいずれか1つに記載のスパークプラグ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、内燃機関の燃焼室等に設置されるスパークプラグに関し、特に、Irを主成分とするIr合金チップを接地電極や中心電極に設けたスパークプラグにおけるチップの接合性向上に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、スパークプラグは、取付金具内に絶縁体を介して絶縁保持された中心電極と、取付金具に接合された接地電極とを備える。そして、中心電極の絶縁体から露出した部分と接地電極とを対向させ、この対向部(火花放電部)に、火花放電が行われる放電ギャップを形成する。さらに、ブラグの長寿命、高性能化のために、放電ギャップにおいて中心電極および/または接地電極に、火花放電部電極材としての貴金属よりなるチップを溶接する。

【0003】チップの構成材料である貴金属としては、従来より、Ptを主成分とするPt合金が多く使用されてきたが、Pt合金では、将来のより厳しいエンジン仕様に対し、耐消耗性の不足が予想される。そこで近年、Pt合金よりも高融点であるIrを主成分とするIr合金の使用が検討されており、例えば特開平9-7733号公報のように、Ir-Rh合金チップを用いたものが提案されている。

【0004】ここで、中心電極および/または接地電極

40

においてチップが接合されるチップ接合部の構成母材 は、通常、Niを主成分とするNi基合金であるが、上 記のようにIr合金よりなるチップでは、Ptを主成分 とするPt合金(例えば、90Pt-10 [r 合金、8 OPt-20[r合金等)に比べて、Ni基合金との線 膨張係数の差が大きい。そのため、髙温の燃焼室内で使 用されるプラグにおいては、チップとチップ接合部との 接合部分に、温度変化により両者の線膨張差に起因する 熱応力が発生する。

【0005】従って、この【r合金よりなるチップを直 接チップ接合部に溶接しようとすると、剥離を防止する ためには、両者の溶融を十分に行うことが可能なレーザ 溶接を用いる必要がある。しかし、一方では、レーザ溶 接は、設備及び製造面等からコストが高いため、レーザ 溶接に比べて、溶接エネルギーは低いがコストの低い抵 抗溶接によって溶接したいという要請がある。

【0006】ここで、従来より、抵抗溶接により【ょ合 金よりなるチップを溶接するにあたっては、チップとチ ップ接合部との間に、両者の中間の線膨張係数を有する 緩和層を介在させ、それによって上記熱応力を低減させ 20 ができる。 る方法がとられており、このようなものとしては、特開 平1-319284号公報に記載のものがある。これ は、Ir-Ni合金等のIr合金チップを用いて、Pt -Ni合金等からなる緩和層を介在させたものである。 それによって、チップにかかる熱応力を低減できるとさ れている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明者等は、【ょ合 金よりなるチップとチップ接合部とを抵抗溶接するにあ たって、両者の中間の線膨張係数を有する緩和層を用い たものを、種々試作し検討した。その結果、緩和層の材 料によっては、上記熱応力が発生すると、チップと緩和 層との接合界面、又は、緩和層とチップ接合部との接合 界面に、亀裂、剥離が生じ、最悪の場合チップが脱落し てしまうことがわかった。

【0008】本発明は上記問題点に鑑みてなされたもの であり、中心電極および/または接地電極に、緩和層を 介して【rを主成分とする【r合金よりなるチップを抵 抗溶接してなるスパークプラグにおいて、緩和層の材料 を最適化して、チップの接合性を向上させることを目的 とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、チップと チップ接合部とを緩和層を介して抵抗溶接するにあたっ て、緩和層を、【r合金とチップ接合部の構成母材との 中間の線膨張係数を有するものとしても、材料によって は上記各接合界面に亀裂、剥離が生じてしまうことか ら、線膨張係数以外の物性について実験検討を行った。 その結果、緩和層のヤング率が上記Ir合金及び母材よ りも小さい値であれば、剥離が抑制され、チップの接合 50 請求項11記載の発明は、緩和層(61、62)の厚さ

性を向上できることがわかった。請求項1ないし請求項 14記載の発明は、上記検討結果に基づいてなされたも のである。

【0010】すなわち、請求項1記載の発明では、[r を主成分とする【c合金よりなるチップ(5-1、52)」 とチップ接合部(3a、4a)との間に介在する層状の 緩和層(61、62)を、線膨張係数が I r 合金とチッ プ接合部 (3 a 、4 a) の構成母材 (以下、電極母材と いう)であるNi基合金との間の範囲にあり、且つヤン 10 グ率がこれら両合金よりも小さい材料から構成されたも のとしたことを特徴としている。

【0011】本発明では、緩和層(61、62)の構成 材料が、上記両合金の中間の線膨張係数を有するから、 少なくとも従来と同等の熱応力緩和作用を確保でき、さ らに、上記両合金よりも小さいヤング率を有するから、 緩和層(61、62)を柔らかいものとでき、接合部分 の熱応力吸収が効率的になされる。従って、両方の効果 によって、従来より高いレベルでの熱応力緩和が可能と なり、抵抗溶接によるチップの接合性を向上させること

【0012】ここで、上記Irを主成分とするIr合金 よりなるチップ(51、52)は、請求項2もしくは請 求項3記載の発明のように、Irが50wt%以上含有 されているもの、もしくは、Ігが50wt%以上含有 されておりIrに対してRh、Pt、Ru、Pdおよび Wのうち少なくとも1種が添加されているものを用いる ことができる。

【0013】また、請求項4ないし請求項6記載の発明 は、本発明者の実験検討した結果に基づき、緩和層(6 1、62)の構成材料の線膨張係数及びヤング率の好ま しい値を提供するものである。ここで、両物性とも、9 00℃での値としたのは、高温の燃焼室内で使用される プラグにおいて、例えばエンジンのスロットル全開(例 えば6000 rpm) のとき、プラグの温度が約900 ℃になることが理由である。

【0014】すなわち、緩和層(61、62)の構成材 料において、請求項4記載の発明では、900℃におけ るヤング率が15×10⁴ MPa以下であるスパークプ ラグを提供し、請求項5記載の発明では、同ヤング率が 5×10⁴ MPa以上15×10⁴ MPa以下スパーク プラグを提供し、請求項6記載の発明では、900℃に おける線膨張係数が10×10⁻⁶ (/°C)~11×10 「 (/ ℃) であるスパークプラグを提供する。ここで、 ヤング率の下限を5×10⁴ MPaとしたのは、過小で あると材料が軟らかすぎて、接合界面ではなく緩和層自 体に亀裂が生じる恐れがあると考えたことによる。

【0015】また、請求項7ないし請求項9記載の発明 は、緩和層(61、62)の構成材料としての具体的な 合金材料を提供するものである。また、請求項10及び

30

(t)を、実験的に見いだされた好ましい範囲としたも のである。ここで、その厚さ (t) が 0. 2 mm以上であれば、良好な接合性を実現できるが、0.2mmより 薄いと緩和層自体に亀裂が生じてしまう。また、0.6 mmを厚さ(t)上限としたのは、これより厚くしても 接合性が飽和するため0.6mm以下で十分であり、 0.6mmより厚くしても厚くした分だけ材料コストが かかるという理由による。

【0016】また、請求項12記載の発明は、請求項7 記載の緩和層(61、62)において、緩和層(61、 62) を、チップ(51、52) 側に配設された第1緩 和層(61a、62a)と、この第1緩和層(61a、 62a) とチップ接合部(3a、4a) との間に配設さ れ第1緩和層(61a、62a)及びNi基合金の中間 の線膨張係数を有する第2緩和層(61b、62b)と の2層構造としたことを特徴している。

【0017】本発明では、チップ(51、52)とチッ プ接合部 (3 a 、 4 a) との間で線膨張係数を段階的に 変えることができ、それにより熱応力も段階的に緩和で きる。そのため、特にチップ(51、52)の径が大き い場合、有効である。ここで、上記第1、第2緩和層 (61a、62a、61b、62b) は、それぞれ、請 求項13記載の発明のように、Pt-Ir合金、*Pt-Ni合金を用いることができる。

【0018】また、請求項14記載の発明では、チップ (51、52)と緩和層(61、62)との溶接部分に おいて、チップ (51、52) は緩和層 (61、62) よりも外周が大きいことを特徴としており、溶接部分に おいてチップ全面に緩和層が溶接される場合に比べて、 チップ(51、52)にかかる熱応力を低減できるた め、接合性を向上できる。

【0019】なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述 する実施形態記載の具体的手段との対応関係を示すもの である。

[0020]

【発明の実施の形態】以下、本発明を図に示す実施形態 について説明する。本実施形態は例えば内燃機関の点火 栓として用いられる。図1に本実施形態のスパークプラ グの全体構成を示す半断面図である。スパークプラグ は、円筒形状の取付金具1を有しており、この取付金具 40 1は、図示しないエンジンプロックに固定するための取 付ネジ部1aを備えている。取付金具1の内部には、ア ルミナセラミック (Al2 O1) 等からなる絶縁体 2が 固定されており、この絶縁体2の先端部2aは、取付金 具1から露出するように設けられている。

【0021】中心電極3は絶縁体2の軸孔2bに固定さ れ、絶縁体2を介して取付金具1に絶縁保持されてお り、図1に示すように、中心電極3の先端部3aは絶縁 体2の先端部2aから露出するように設けられている。 この中心電極3は、内材がCu等の熱伝導性に優れた金 50 標)との中間値を持つ、合金Pt-20 [r (Ptが8

属材料、外材がNi基合金等の耐熱性および耐食性に優 れた金属材料により構成された円柱体をなす。

6

【0022】接地電極4は、取付金具1の一端に溶接に より固定され、途中で略し字に曲げられて、溶接部分と は反対の対向部4aにおいて中心電極3の先端部3aと 放電ギャップ6を隔てて対向している。この接地電極4 も、中心電極3は、内材がCu等の熱伝導性に優れた金 属材料、外材がNi基合金等の耐熱性および耐食性に優 れた金属材料により構成されている。ここで、図2に図 1における両電極3、4の対向部の拡大図を示す。

【0023】図2に示すように、中心電極3の先端部3 aには、Irを主成分とするIr合金(本例では90I r-10Rh、数値は重量%)よりなるチップ(放電 層)51が、層状の緩和層61を介して抵抗溶接により 固定され、一方、接地電極4の対向部4aには、同じく Ir合金(本例では90Ir-10Rh)よりなるチッ プ(放電層) 52が、層状の緩和層62を介して抵抗溶 接により固定されている。ここで、図3はチップ51、 52接合部分の断面図を示し、両電極3、4共に、チッ プの接合断面は図3に示す同一構成である。

【0024】これら両チップ51、52は、例えば径が 41.0mm、厚さが0.3mmの円盤状で、両チップ 51、52の隙間(例えば約1mm)が上記の放電ギャ ップ6をなす。また、両緩和層61、62は、両チップ 51、52と同径(例えば o 1.0 mm) で、厚さtが 0. 2~0.6 mmの円盤状の層である。ここで、チッ プ接合部である中心電極3の先端部3a及び接地電極4 の対向部4aは、共にNi基合金であり、本例ではイン コネル(登録商標)としている。

【0025】そして、本発明では、両緩和層61、62 の構成材料において、線膨張係数αを、両チップ51、 52の構成材料である Ir 合金とチップ接合部 3a、4 a を構成する電極母材であるNi基合金との間の範囲と し、且つ、ヤング率EをIr合金及びNi基合金よりも 小さいものとした独自の構成としている。これは、両緩 和層61、62の構成材料に関する種々の実験検討を行 い、その結果に基づき見出したものである。以下、検討 の一例を述べる。

【0026】チップと緩和層とチップ接合部との関係 は、中心電極3側と接地電極4側とでは、同一の構成及 び溶接方法であるため、接地電極4側について述べる。 本例では、チップ52を11-10Rh合金(11が9 0 重量%、Rh10重量%のもの)を用いた径がφ1. 0mm、厚さが0.3mmの円盤状のものとした。な お、接地電極4の電極母材は、上述のようにNi基合金 であるインコネル(登録商標)とした。

【0027】そして、緩和層62として、900℃にお ける線膨張係数α (×10⁻⁶ /℃) が、チップ52の構 成材料である【ェー10Rh合金とインコネル(登録商

【0029】そして、緩和層62を介してチップ52が接地電極4の対向部(チップ接合部)4aに抵抗溶接されたスパークプラグについて、緩和層62の上記各材料毎に接合性を調べた。接合性は、以下の耐久テストにて調査した。テストは、6気筒2000ccエンジンで実施し、運転条件はアイドル状態(例えば約300℃)で1分保持、スロットル全開状態(例えば約900℃で)6000rpm、1分保持の繰り返しを100時間行った。

【0030】そして、接合性は、図4に示す様に、チップ径Cに対する剥離長さ(A+B)の比(A+B)/Cに100をかけた剥離率(%)で評価した。上記耐久テストの結果を図5に示す。図5は、線膨張係数 α (\times 10-6/ \mathbb{C})と剥離率(%)との関係を示すもので、

(a) はチップ接合部4aと緩和層62との接合面(母材ー緩和層接合面)70、(b) はチップ52と緩和層62との接合面(チップー緩和層接合面)71についてのものである。

【0031】このように、緩和層62を介してチップ52を溶接するため、2つの接合面70、71での接合性確保が必要となるが、耐久テスト後の剥離率が50%以下であれば、接合性が確保されたものとした。図5に示す様に、緩和層材料が、Pt合金系(Pt-20Ir、Pt-20Ir-2Ni、Pt-10Ni)のものは、上記両接合面70、71において、剥離率が50%以下40であり接合性が確保されている。しかし、Ir合金系

(Ir-50Ni)は、母材一緩和層接合面において剥離率が50%より大きく、接合性が確保されているとはいえず、本発明の緩和層の構成材料としては不適当である。

【0032】ここで、上記線膨張係数αについては、上記Pt合金系及びIr-50Ni共に、Ir-10Rh合金と電極母材(インコネル)との中間の値であるが、900℃におけるヤング率E(×10⁴ MPa)は、チップ52の構成材料であるIr-10Rh合金がE=3

【0033】ちなみに、本発明者のFEM解析による上記ヤング率Eと熱応力との関係は、図6の様であり、緩和層のヤング率Eが大きくなるに連れて熱応力も大きくなる。なお、同図においては、緩和層の線膨張係数 α を 1r-10Rh合金とインコネルとのほぼ中間の11.0($\times10^{-6}/\mathbb{C}$)とし、熱応力は、各接合面70、710エッジ部70a、71a(図3参照)に発生する応力の最大値を用い、且つ上記Pt合金系の母材-緩和層接合面70を1と規格化したときの応力比で整理してある。

【0034】本発明者は、図5及び図6に示す検討結果に基づき、緩和層62の構成材料の900℃におけるヤング率Eを、次のように規定した。Ir合金は、電極母材であるインコネル(登録商標)よりもヤング率Eが大きいため、緩和層62の構成材料のヤング率Eをインコネルよりも小さいものとすれば、Ir合金及び電極母材よりも小さくなる。また、ヤング率Eが過小であると、軟らかすぎて緩和層自体に亀裂が生じる恐れがあると考え、900℃におけるヤング率E(×10 4 MPa)を5以上15以下を好ましい範囲とした。

【0035】このように、本発明者は、電極母材がNi基合金、チップがIr合金よりなる場合、の緩和層の構成材料について、上記検討例と同様に種々検討を行い、線膨張係数αをIr合金と電極母材であるNi基合金との間の範囲とし、且つ、ヤング率EをIr合金及びNi基合金よりも小さいものとすれば、接合性を確保できることを見出した。

【0037】また、緩和層62の厚さt(図3参照)は、上述のように0.2mm以上0.6mm以下としているが、これは、チップ厚さtと上記接合面70、71 50 における剥離率との関係について検討した結果に基づ

く。その検討結果の一例を図7に示す。同図は、Pt-20Ir-2Niよりなる緩和層62について、チップ 厚さ t 0. 1~1. 0 mmについて、上記耐久テスト後 の母材-緩和層接合面70における剥離率を評価し、厚 さの効果を調べたものである。

【0038】図7から、緩和層62が厚いほど剥離率は 小さくなり、O. 6mm以上になるとほぼ一定となる。 ここで、厚さtが0.1mm、0.15mmのもの(図 7中×マークで示す)は、接合面70での剥離率は許容 範囲だが、緩和層62自体に縦亀裂が生じた。他の材料 10 よりなる緩和層62についても同傾向であり、これから 緩和層62の厚さtは、実用上好適な範囲として、0. 2~0.6mmの範囲とした。

【0039】なお、以上のようにして接地電極4側の緩 和層 6 2 について、線膨張係数α、ヤング率Ε、厚さ t を規定したが、中心電極3側の緩和層61についても、 全く同様のことがいえる。以上、本実施形態について述 べてきたが、本実施形態によれば、緩和層61、62の 構成材料が、【 r 合金と電極母材であるN i 基合金との 等の熱応力緩和作用を確保でき、さらに、上記両合金よ りも小さいヤング率Eを有するから、緩和層61、62 を柔らかいものとでき、接合部分の熱応力吸収が効率的 になされる。従って、両方の効果によって、従来より高 いレベルでの熱応力緩和が可能となり、チップ51、5 2の接合性を向上させることができる。

【0040】そして、本実施形態によれば、レーザ溶接 に比べて安価な抵抗溶接での接合が可能となり、Іг合 金チップを有する低コストかつ高信頼性であるプラグを 得ることができる。さらに、接合信頼性向上により、プ 30 ラグ交換時間の大幅拡大が可能となり、プラグの長寿命 化が図れる。また、本実施形態は、熱負荷の厳しい環境 で使用されるスパークプラグに用いて好適である。

【0041】(他の実施形態)上記実施形態では、緩和 層61、62をチップ接合部3a、4aに抵抗溶接し、 次に、チップ51、52を抵抗溶接するという、2回の 抵抗溶接を行っているが、それ以外にも、あらかじめチ ップ51、52と緩和層61、62とが接合されたクラ ッド状のチップを、1回で抵抗溶接してもよい。

【0042】また、チップ径が大きくなる、すなわちチ 40 ップと緩和層との接合面面積及び緩和層とチップ接合部 との接合面面積が大きくなると、かかる熱応力も大きく なる。その一例を図8に示す。ここで、図8はFEM解 析によるチップ径と熱応力との関係を示す。図8におい ては、チップ52(厚さ0.3mm)と緩和層62(厚 さ0.2mm) との合計厚さ(0.5mm) をチップの 厚さとし、チップ52の径(緩和層62の径も同様)を ø1.0mm、ø2.0mmとした場合について、上記 図6と同様の応力比を各接合面70、71について調べ たものである。図8から、チップ径が大きくなるほど応 50 2…チップ、61、62…緩和層、61a、62a…第

力比が大、すなわち熱応力が大きくなり剥離しやすくな ることがわかる。

【0043】このような、チップ径の拡大に対応する構 成を図9に示す。図9(a)では、緩和層62を、チッ プ52側に配設された第1緩和層62aと、この第1緩 和層62aとチップ接合部4aとの間に配設され第1緩 和層62a及びNi基合金の中間の線膨張係数を有する 第2緩和層626との2層構造としている。ここで、中 心電極3側の緩和層61も、第1緩和層61a及び第2 緩和層626の2層構造とできる。

【0044】この場合、緩和層61、62が1層の場合 に比べて、チップ51、52とチップ接合部3a、4a との間で線膨張係数を段階的に変えることができ、それ により熱応力も段階的に緩和できる。そのため、図9

(a) の構成は、チップ径が大きい場合(例えば o 1. 5 mm以上) に有効である。例えば、第1緩和層として PtーIr合金、第2緩和層としてPtーNi合金を用 いることができる。

【0045】また、図9(b)では、チップー緩和層接 中間の線膨張係数αを有するから、少なくとも従来と同 20 合面71において、チップ51、52が緩和層61、6 2よりも外周が大きいもの、すなわち緩和層61、62 よりも大きなチップ51、52を接合すれば、接合性を 確保しつつ、耐消耗性を大幅に向上することができる。 緩和層61、62の径をチップ径よりも小さくすること により、チップ径が大きくても、実質的に接合面にかか る熱応力を小さくできる。

> 【0046】なお、放電層部材であるチップ51、52 と、緩和層61、62は、円盤状以外にも、棒状、角柱 状に構成されていても良い。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態に係るスパークプラグの全体 構成を示す半断面図である。

【図2】図1における中心電極と接地電極との対向部の 拡大図である。

【図3】図2におけるチップ接合部分の断面図である。

【図4】剥離率を説明する図である。

【図 5】 線膨張係数 α と剥離率との関係を示すグラフで あり、(a) は母材-緩和層接合面について、(b) は チップー緩和層接合面についてのものである。

【図6】FEM解析によるヤング率Eと熱応力との関係 を示すグラフである。

【図7】チップ厚さtと母材ー緩和層接合面における剥 離率との関係を示すグラフである。

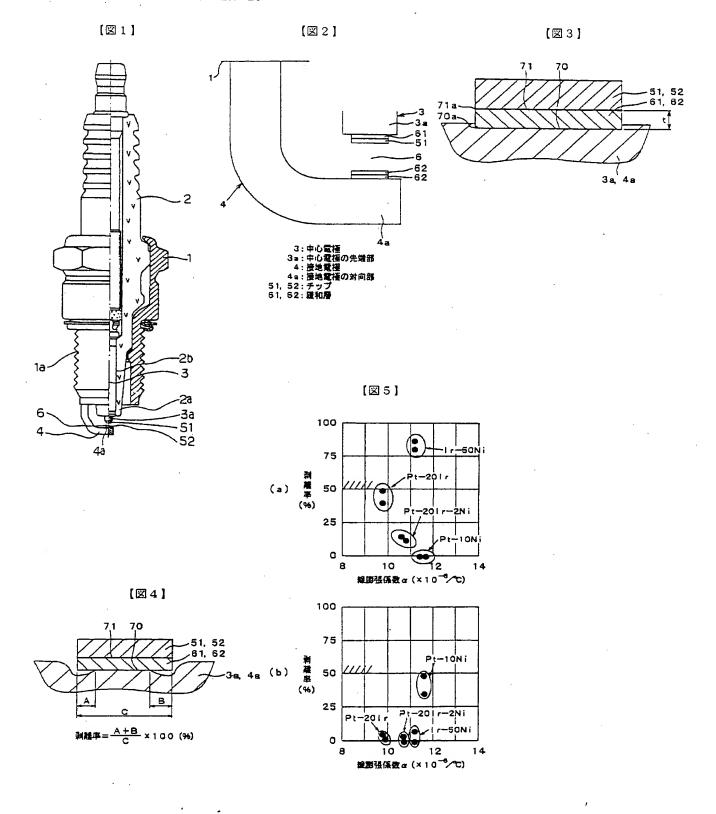
【図8】FEM解析によるチップ径と熱応力との関係を 示すグラフである。

【図9】 本発明の他の実施形態を示す図である。

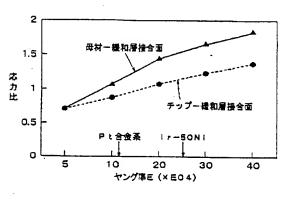
【符号の説明】

. 1 …取付金具、 3 …中心電極、 3 a …中心電極の先端 . 部、4…接地電極、4a…接地電極の対向部、51、5

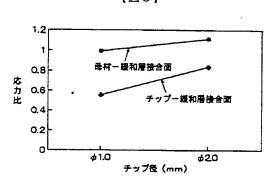
1緩和層、61b、62b…第2緩和層。



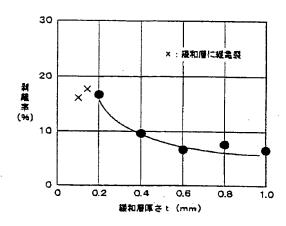




[図8]



[図7]



[図9]

